

研究評価委員会
「次世代高度部材開発評価基盤の開発」(事後評価) 現地調査会
議事要旨

(1) 日時：平成21年 8月10日(月) 13:10～15:30

(2) 場所：次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT) 2階 会議室

(東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地)

(3) 出席者(敬称略・順不同)

分科会長	村上 正紀	立命館 副総長・教授(京都大学名誉教授)
分科会長代理	財満 鎮明	名古屋大学 大学院工学研究科 結晶材料工学専攻 教授
委員	泉谷 渉	(株)産業タイムズ社 専務取締役 編集局長
	上野 和良	芝浦工業大学 工学部 電子工学科 教授
	笠井 直記	日本電気(株) デバイスプラットフォーム研究所 研究統括マネージャー
	福永 明	(株)荏原製作所 精密・電子事業カンパニー技術統括部 副統括部長 兼 技術企画室長
推進者	寺本 博信	NEDO ナノテクノロジー・材料技術開発部 部長
同	太田 与洋	NEDO ナノテクノロジー・材料技術開発部 プログラムマネージャー
同	山森 義之	NEDO ナノテクノロジー・材料技術開発部 主任研究員
同	加藤 知彦	NEDO ナノテクノロジー・材料技術開発部 主任
同	岡部 豊	NEDO ナノテクノロジー・材料技術開発部 主査
実施者	宮内 克己	次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT) 専務理事
同	恒吉 洋	次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT) 常務理事
同	笥 允男	次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT) 総務部 理事 総務部長
同	川本 佳史	次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT) 研究部 理事 研究部長
同	山本 景壽	次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT) 研究部 研究次長
同	三吉 達二	次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT) 総務部 総務次長
同	吉田 輝男	次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT) 研究部 研究部長付
企画調整者	横田 俊子	NEDO 総務企画部 課長代理
事務局	竹下 満	NEDO 研究評価部 統括主幹
同	寺門 守	NEDO 研究評価部 主幹
同	吉崎 真由美	NEDO 研究評価部 主査
同	森山 英重	NEDO 研究評価部 主査

(4) 議事次第

1. 開会、挨拶
2. 研究開発内容及び成果の概略説明
3. 研究開発設備の調査
4. 説明補足・質疑応答
5. 閉会

(5) 議事要旨

1. 開会、挨拶

NEDO 事務局より開会の宣言の後、村上分科会長挨拶と委員自己紹介があった。

つづいて CASMAT 宮内専務理事の挨拶、CASMAT メンバーの自己紹介、出席者の自己紹介がなされた。

2. 研究開発内容及び成果の概略説明

本プロジェクトの概要および成果の概略について、現地調査説明会補足資料に基づき、CASMAT 算総務部長、川本研究部長より説明がなされた。

3. 研究開発設備の調査

UVアニール装置、低圧CMP (Chemical Mechanical Polishing)、バリアCVD、後工程装置などを調査した。

4. 説明補足・質疑応答

(非公開)

5. 閉会

8月20日の評価分科会に向けてCASMATに回答を準備して貰いたい事項について、村上分科会長より各委員に要望事項の提案を募った結果、5件の提案がなされた。

最後に村上分科会長より挨拶があった。

配布資料

- ・「次世代高度部材開発評価基盤の開発」プロジェクト 現地調査会 補足資料
- ・パンフレット「CASMAT 次世代半導体材料技術研究組合」

以上